

檔 號：

保存年限：

財團法人國家實驗研究院 函

地址：300091新竹市科學園區展業一路26號

聯絡人：羅愛雁

電話：03-5773693分機7769

電子信箱：0508364@nlar.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年10月21日

發文字號：國研授半導體企字第1141301549 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一JRC2026徵案重點說明、附件二JRC2026徵求公告

主旨：本院台灣半導體研究中心「115年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心 (TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫」，自公告日起至11月21日受理申請，請惠予轉知貴校半導體相關科系研究團隊踴躍申請，請查照。

說明：

- 一、為促進台捷雙方合作交流，國家實驗研究院台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU) 自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2026年度的雙邊研究合作計畫。
- 二、本計畫之執行期程自115年1月1日至115年11月20日。
- 三、有關申請資格、補助經費、申請方式、審查標準、重要時程及其他注意事項等，請詳附件重點說明及徵求公告，或參考本院台灣半導體研究中心官網之最新消息：https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon_detail.jsp?newsId=2025101503&kindName=Activities，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱各項規定。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽：03-5773693 #7779(葉先生) #7170(江小姐)

正本：大同大學研發處、大葉大學研發處、中原大學研發處、中國文化大學研發處、中華大學學校財團法人中華大學研發處、中華學校財團法人中華科技大學研發處、元智大學研發處、玄奘大學研發處、明志科技大學研發處、明新學校財團法人明



裝

訂

線



新科技大學研發處、東吳大學研發處、東海大學研發處、長庚大學研發處、南臺學校財團法人南臺科技大學研發處、城市學校財團法人臺北城市科技大學研發處、國立中山大學研發處、國立中央大學研發處、國立中正大學研發處、國立中興大學研發處、國立成功大學研發處、國立東華大學研發處、國立虎尾科技大學研發處、國立金門大學研發處、國立屏東科技大學研發處、國立政治大學研發處、國立高雄大學研發處、國立高雄科技大學研發處、國立高雄師範大學研發處、國立清華大學研發處、國立陽明交通大學研發處、國立雲林科技大學研發處、國立勤益科技大學研發處、國立嘉義大學研發處、國立彰化師範大學研發處、國立暨南國際大學研發處、國立臺中科技大學研發處、國立臺中教育大學研發處、國立臺北大學研發處、國立臺北科技大學研發處、國立臺北教育大學研發處、國立臺南大學研發處、國立臺灣大學研發處、國立臺灣科技大學研發處、國立臺灣師範大學研發處、國立臺灣海洋大學研發處、國立聯合大學研發處、國防大學研發處、崑山科技大學研發處、淡江大學學校財團法人淡江大學研發處、逢甲大學研發處、義守大學研發處、臺北市立大學研發處、輔仁大學學校財團法人輔仁大學研發處、靜宜大學研發處、龍華科技大學研發處

副本：電子公文
交換章

——批核軌跡及意見——

